中華民國生物醫學工程學會　函

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 112. 04. 19 文
檔號: 112236

會　址：320 桃園市中壢區中北路 200 號
中原大學電學 B07 室
電　話：03-2654845
聯絡人：陳咏馨
電子信箱：tsbme2017@gmail.com

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

發文日期：中華民國 112 年 4 月 14 日
發文字號：(112) 醫工字第 019 號
速別：普通件
密等及解密條件或保存期限：普通
附件：如文

主旨：檢送本學會辦理「衛生福利部醫療領域資通系統資安防護基準」(廠商專場)推廣說明會議程1份，請查照並轉知所屬。

說明：

一、旨揭活動辦理說明會之目的，為推動醫療領域之整體資安防護及落實資安防護基準並聽取各界意見。

二、旨揭活動對象以醫療器材產業及廠商代表為主，活動日期為 112 年 5 月 16 日(星期二)，敬請派員報名參加。

三、隨函檢附議程表

正本：中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台北市醫療器材商業同業公會、新北市醫療器材商業同業公會、桃園市醫療器材商業同業公會、臺中市醫療器材商業同業公會、彰化縣醫療器材商業同業公會、嘉義市醫療器材商業同業公會、台南市醫療器材商業同業公會、台南市直轄市醫療器材商業同業公會、高雄市醫療器材商業同業公會、高雄市直轄市醫療器材商業同業公會、屏東縣醫療器材商業同業公會、臺灣省醫療器材商業同業公會聯合會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會

理事長 賴健文

「衛生福利部醫療領域資通系統資安防護基準」推廣說明會

(廠商專場)

活動說明：衛生福利部為落實資通安全管理法相關規範，成立關鍵基礎設施資安工作推動專案辦公室，協助推動醫療領域之整體資安防護、資安相關工作及輔導各 CI 落實資安防護基準。本學會與資安工作推動專案辦公室合作，共同辦理有關醫療儀器類資通系統防護推廣說明會，為使廠商能了解相關基準規範，特辦理此說明會，聽取廠商意見，歡迎各界踴躍報名參加。

主辦單位：衛生福利部

合辦單位：關鍵基礎設施資安工作推動專案辦公室、中華民國生物醫學工程學會

協辦單位：台灣醫院協會

參加對象：醫療器材產業及廠商代表。

活動日期：2023 年 5 月 16 日(星期二) 下午 13:00-15:00

地　　點：中原大學維徹樓 9 樓 領導力發展中心

聯絡窗口：醫工學會秘書處陳小姐 03-2654846

報名連結
https://www.bmes.org.tw/notice.php

活動內容

時間	議程	講者/主持人
13:00-13:30	報到	
13:30-13:50	醫院因應資訊安全規範與作為-醫療儀器類	PMO 專案辦公室 范仲玫主任
13:50-14:30	醫療儀器資通系統資安防護基準與指引重要事項說明	醫工學會 專家代表
14:30-15:00	回饋收集與交流	醫工學會 專家代表